

## 天津中环半导体股份有限公司 关于 2019 年度第二期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已经第五届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，于 2018 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）获准中期票据注册额度 30 亿元，并于 2018 年 12 月 7 日、2019 年 3 月 15 日分别发行 8 亿元、6 亿元。具体情况详见公司刊载于信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2018-104）、《关于 2018 年度第二期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2018-120）、《关于 2019 年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2019-19）。

公司根据经营计划的安排，于 2019 年 8 月 23 日发行了 2019 年度第二期中期票据。募集资金已于 2019 年 8 月 23 日到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	天津中环半导体股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	中期票据简称	19 中环半导 MTN002
中期票据代码	101901137	期限	3 年
起息日	2019 年 8 月 23 日	兑付日	2022 年 8 月 23 日
发行总额	6 亿元人民币	发行利率	5.76%
债项/主体评级	AA+/AA+	发行价格	100 元/百元
主承销商/簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日